Cinquante-septième année. - N ° 195 A Lundi 9 et mardi 10 octobre 2023

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIÈRE MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « A »

Annonce n° 2239

94 – VAL-DE-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Créations d'établissements

980 201 131 RCS Créteil.
TYVEN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Administration : Président : PHC.
Capital : 50000.00 EUR.
Adresse : 309, Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne.
Origine du fonds : Création.
Etablissement : siège et établissement principal.
Activité : la conception, le développement, la production, la commercialisation, la maintenance et la mise à jour de logiciels destinés à la gestion.technique du bâtiment (gtb), la gestion de l'énergie, la gestion de l'autoconsommation et de tout autre logiciel associé ou connexe. la formation, le conseil et l'assistante technique..
Adresse : 309, Avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne.
A dater du : 6 octobre 2023.
Date de commencement d'activité : 3 octobre 2023.